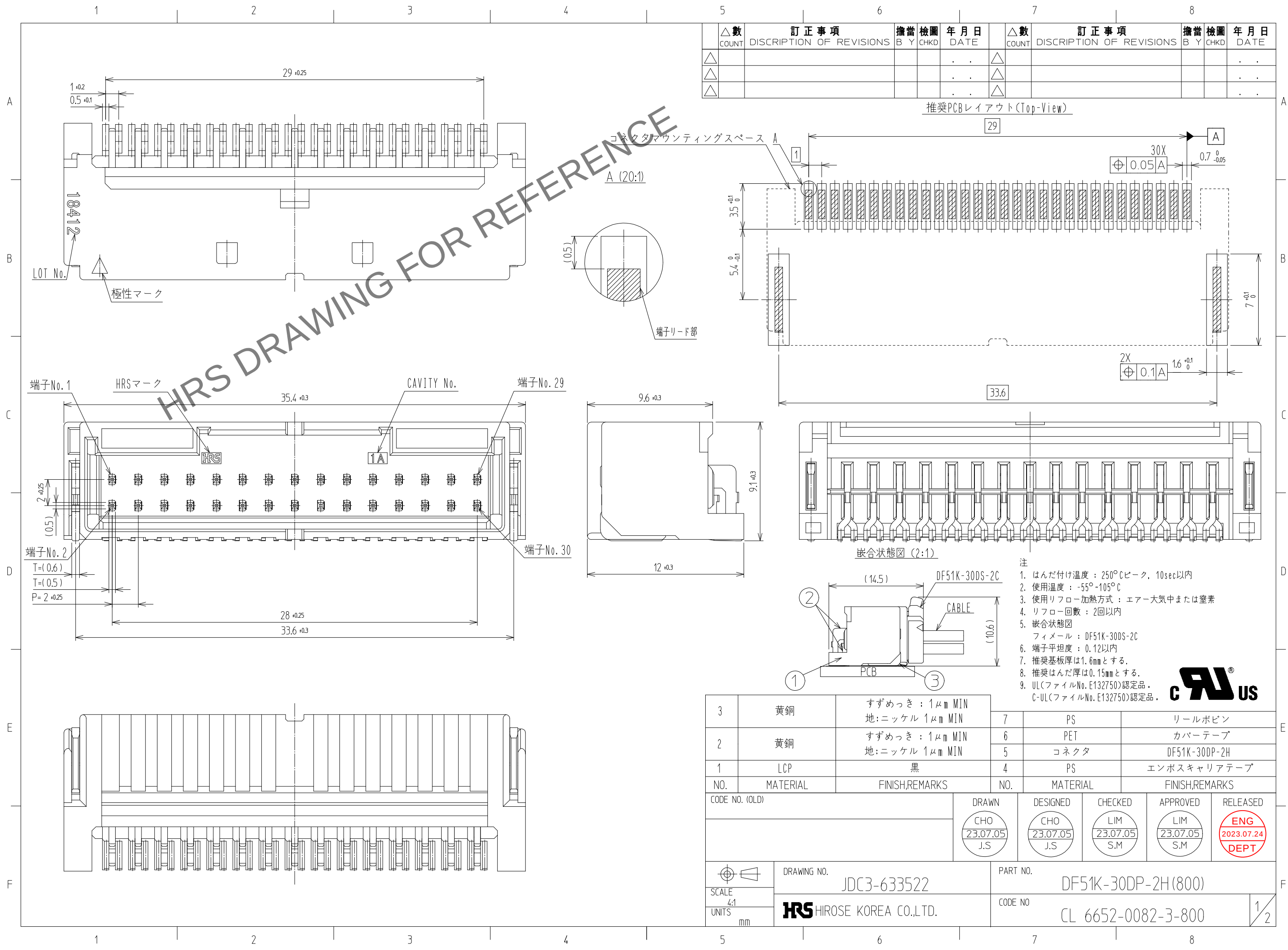


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



△数 COUNT	訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS	担当者 B	検査 Y	年月日 CHKD DATE	△数 COUNT	訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS	担当者 B	検査 Y	年月日 CHKD DATE
△				.	△				.
△				.	△				.
△				.	△				.

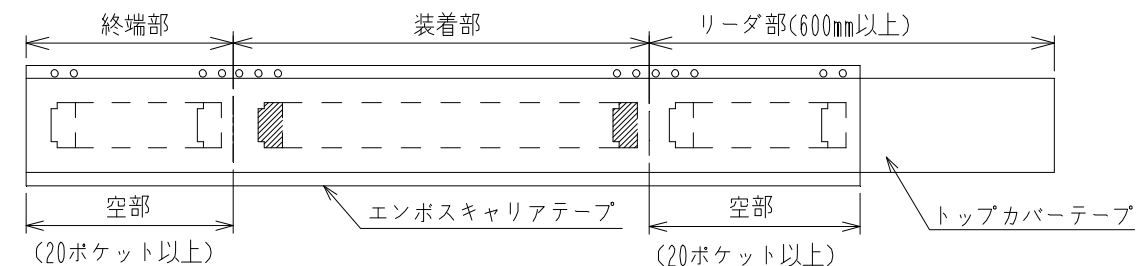
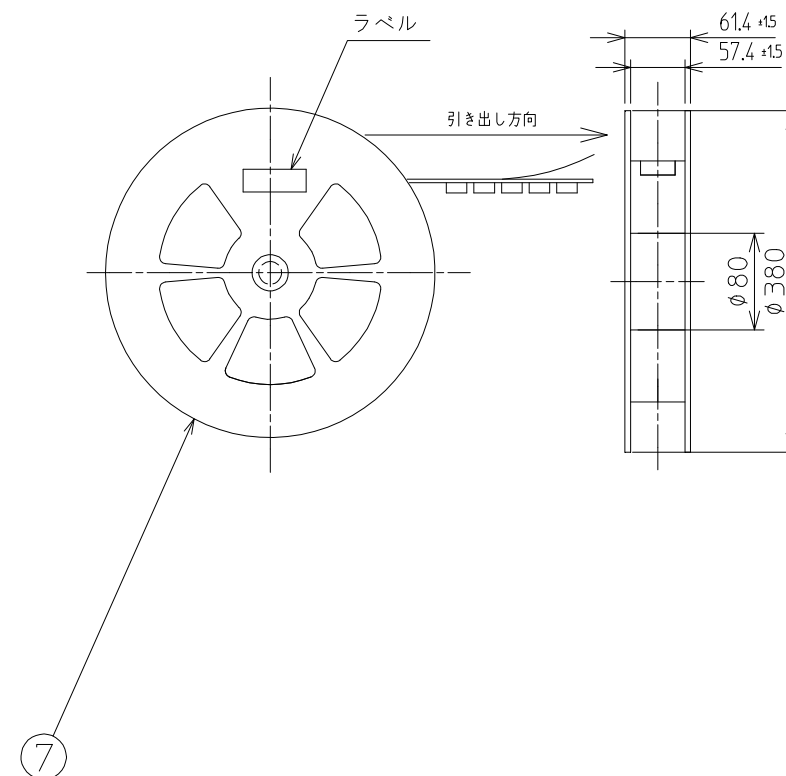
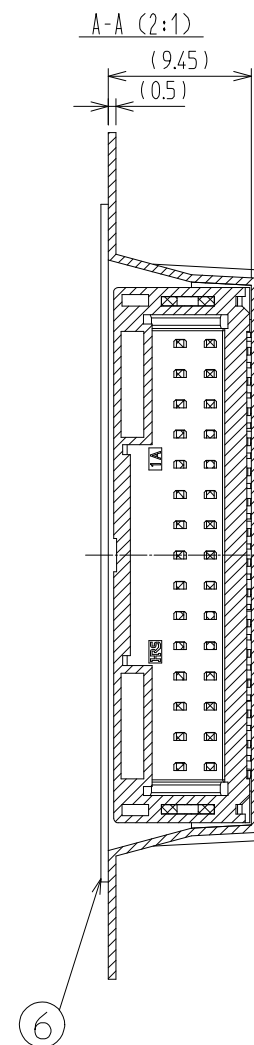
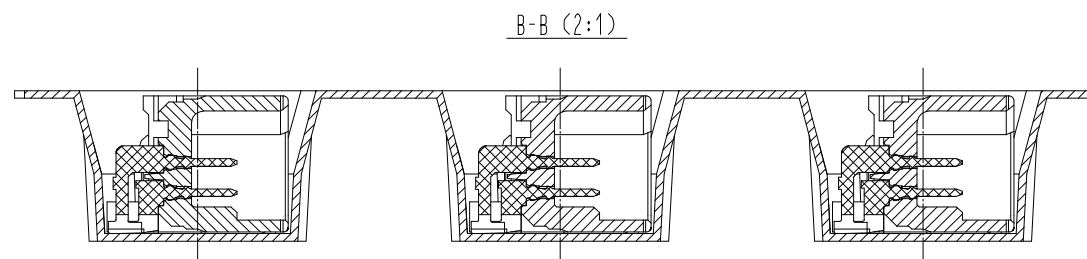
推奨PCBレイアウト (Top-View)

- 注
- はんだ付け温度：250°Cピーク，10sec以内
 - 使用温度：-55°~105°C
 - 使用リフロー加熱方式：エアー大気中または窒素
 - リフロー回数：2回以内
 - 嵌合状態図
フィメール：DF51K-30DS-2C
 - 端子平坦度：0.12以内
 - 推奨基板厚は1.6mmとする。
 - 推奨はんだ厚は0.15mmとする。
 - UL(ファイルNo. E132750)認定品。
 - C-UL(ファイルNo. E132750)認定品。



3	黄銅	すずめっき : 1μm MIN 地:ニッケル 1μm MIN	7	PS	リールボビン
2	黄銅	すずめっき : 1μm MIN 地:ニッケル 1μm MIN	6	PET	カバーテープ
			5	コネクタ	DF51K-30DP-2H
1	LCP	黒	4	PS	エンボスキャリアテープ
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS
CODE NO. (OLD)			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			CHO 23.07.05 J.S	CHO 23.07.05 J.S	LIM 23.07.05 S.M
					LIM 23.07.05 S.M
					ENG 2023.07.24 DEPT
	DRAWING NO. JDC3-633522		PART NO. DF51K-30DP-2H(800)		
SCALE 4:1	 HIROSE KOREA CO.,LTD.		CODE NO CL 6652-0082-3-800		
UNITS mm			1/2		

梱包仕様図



	△數 COUNT	訂正事項 DISCRPTION OF REVISIONS	擔當 B Y	檢圖 CHKD	年 月 日 DATE		△數 COUNT	訂正事項 DISCRPTION OF REVISIONS	擔當 B Y	檢圖 CHKD	年 月 日 DATE
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .